

功率半导体 新锐峰会

*Power
Semiconductor
Rising Star
Summit*

N4 馆 E50 论坛区
(Hall N4, Booth E50)
2025. 9. 26

主持人：张波，教授
电子科技大学

时间 / Time	演讲企业 / Company	演讲嘉宾 / Speaker	主题 / Topic
10:00-10:30	电子科技大学	张波，教授	硅基与宽禁带半导体材料共同推动功率半导体技术与产业发展
10:30-11:00	芯联集成电路制造有限公司	李国斌，工业市场营销总监	功率技术发展之路
11:00-11:30	海信功率半导体	陈道坤，功率器件研发总监	RC-IGBT 技术、产品及应用
11:30-12:00	苏州华太电子技术股份有限公司	王畅畅，功率业务市场经理	下一代核心功率器件演进之 SJ IGBT&RugSiC
12:00-12:50	会议午餐		
12:50-13:00	会议抽奖		
13:00-13:30	北京天科合达半导体股份有限公司	刘春俊，副总经理技术总监	天科合达大尺寸导电型碳化硅衬底和外延片研究进展
13:30-14:00	上海积塔半导体有限公司	吴贤勇，总经理助理兼七厂厂长	积塔助力碳化硅功率器件车规应用
14:00-14:30	清纯半导体（宁波）有限公司	张清纯，董事长	高性能 SiC MOSFET 技术进展及产业发展趋势
14:30-15:00	扬州国扬电子有限公司	刘奥，副总经理	碳化硅功率器件发展趋势及研发进展